

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-031

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于 H 股挂牌并上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 12,838,650 股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 1,283,900 股，约占全球发售总数的 10%（行使超额配售权之前）；国际发售 11,554,750 股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配售权之前）。根据每股 H 股发售价 252.73 港元计算，经扣除全球发售相关包销佣金、费用及估计开支后，在超额配售权行使之前，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 31.53 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 12,838,650 股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 6 月 26 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“芯碁微装”，英文简称为

“CFMEE”，股份代号为“9630”。本次发行上市前（截至2026年6月25日），公司的总股本为131,740,716股。本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别	本次上市发行前		本次发行上市后			
			假设超额配股权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
A股股东	131,740,716	100%	131,740,716	91.12%	131,740,716	89.92%
H股股东	-	-	12,838,650	8.88%	14,764,400	10.08%
股份总数	131,740,716	100%	144,579,366	100%	146,505,116	100%

本次发行上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

股东名称	本次上市发行前		本次发行上市后			
			假设超额配股权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
程卓	34,152,677	25.92%	34,152,677	23.62%	34,152,677	23.31%
宁波亚歌创业投资合伙企业(有限合伙)	9,450,000	7.17%	9,450,000	6.54%	9,450,000	6.45%
合肥纳光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	746,625	0.57%	746,625	0.52%	746,625	0.51%

合肥合光刻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	618,375	0.47%	618,375	0.43%	618,375	0.42%
合计	44,967,677	34.13%	44,967,677	31.10%	44,967,677	30.69%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026年6月27日